

深南电路股份有限公司

2026届博士校园招聘简章



一、公司简介

愿景：打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商

使命：建设心与芯的家园

性质：国有企业

规模：15000人以上

地址：深圳市（龙岗区）、无锡市（新吴区）、南通市（高新区）、广州市（黄埔区）、上海（普陀区）、泰国（大城府）

公司荣誉：

全球PCB企业Top 5

国家重点工程实验室承建单位

国家知识产权优势企业

第二十一届中国专利奖优秀奖

中国电子电路行业“优秀民族品牌”

中国电子电路行业协会理事长单位及标准委员会会长单位

公司成立于1984年，注册资本6.67亿元，证券代码：002916，总部坐落于中国广东省深圳市，主要生产基地位于中国深圳、广州、江苏无锡及南通，业务遍及全球，在北美设有子公司，欧洲设有研发站点。

深南电路始终专注于电子互联领域，致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”，拥有印制电路板、封装基板及电子装联等业务，并提供封装和测试服务，形成了业界独特的“3-In-One”业务布局，是中国印制电路板行业的领先企业，中国封装基板领域的先行者，电子装联制造的特色企业。

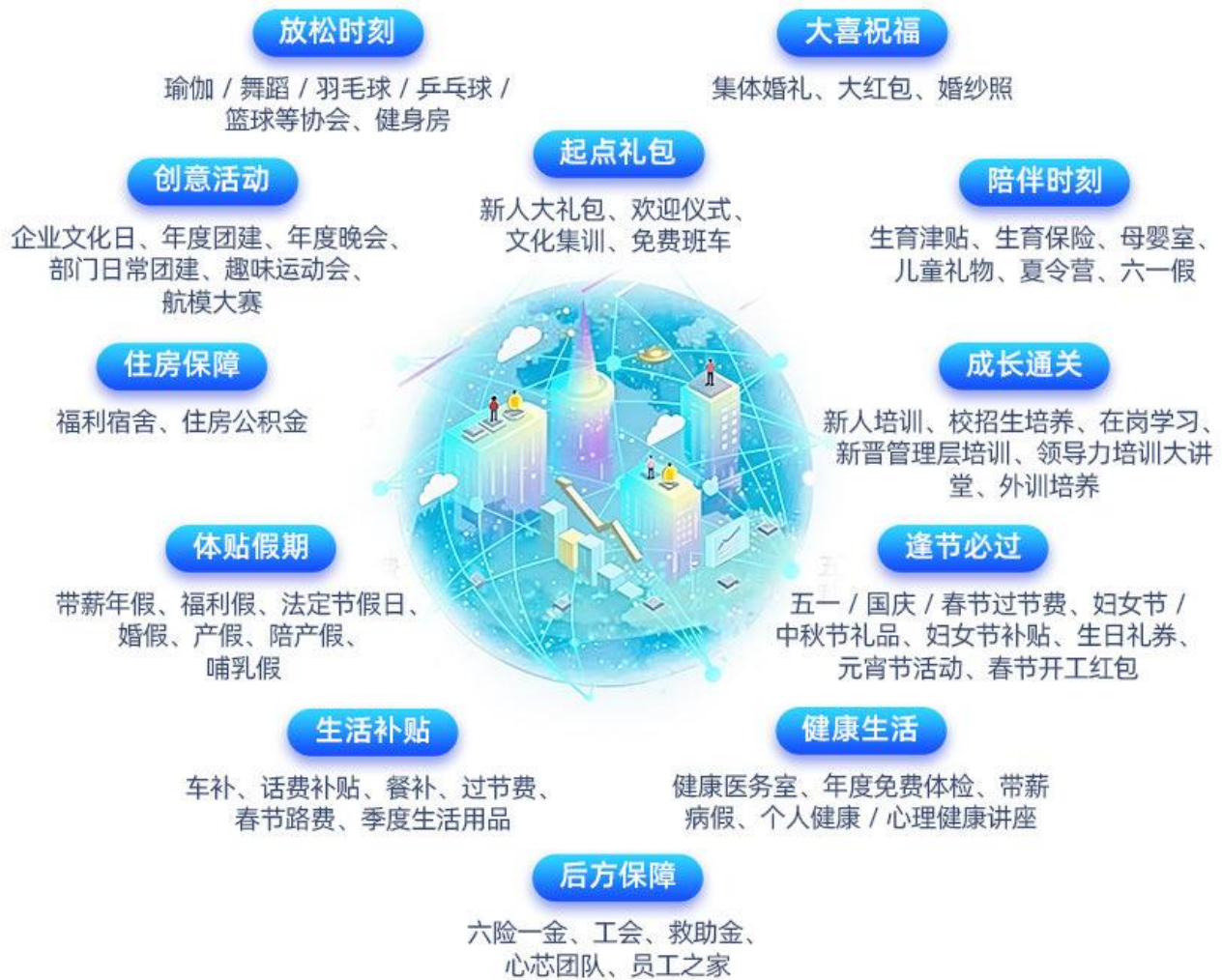
始于心，精于芯，期待大家与深南电路共成长！ 详情请关注<https://www.scc.com.cn>

二、完善的薪酬体系，多元化福利

(一) 薪酬体系

- 年收入=基本年薪+福利补贴+盈利分享
- 基础年薪：35W+
- 博士后入站补贴：72W+，5年发放完毕，详细如下：

(二) 多元化福利



三、博士招聘岗位及专业要求

岗位	工作地点	课题研究方向	岗位关键任务
产品研发岗	广州/无锡	高分子材料、高分子科学与工程、高分子化学与物理、高分子化学与技术、材料科学与工程、复合材料与工程、化学、材料成型及控制工程、机械工程、集成电路工程、材料结构力学、电子封装技术等相关专业	1.主导前沿工艺预研，负责新型高分子复合材料研发与应用，开展材料结构力学、热特性及封装应力仿真、可靠性研究； 2.开展基础工艺机理与技术难点攻关； 3.对接客户需求，提供定制化技术解决。
检测技术岗	深圳/无锡	检测分析、电子、材料等相关专业	1.对材料的检测技术开发和材料表征研究； 2.电子材料可靠性性能研究、电子产品可靠性寿命模拟及分析。
算法岗	深圳/无锡	计算机科学、人工智能、模式识别、计算机视觉与图像处理、信息与计算科学、运筹学算法等相关专业	1.搭建并优化线性规划、整数规划、动态规划等业务优化模型； 2.负责数据处理分析与算法设计落地； 3.推动优化方案与实际业务系统深度融合。
智能制造岗	广州	计算机科学、人工智能、信息与计算科学、运筹与控制学、统计学等相关专业	1.主导数据质量战略，构建高质量数据集，解决多源异构、时空序列数据融合对齐问题； 2.研发混合模型，提升泛化能力与可解释性； 3.运用可解释 AI 工具，实现模型决策透明化，将洞察转化为可执行工艺知识。

四、简历投递

招聘流程：扫码网申-线上测评-初面-终面-签约洽谈-offer 发放

简历投递指引

A. 网申

1、扫网申二维码（如下）或复制下方链接到网页端打开：

<https://scc.zhiye.com/campus/jobs>

2、选择意向岗位→申请职位→注册/短信验证登录→选择所在院校站点→完善个人信息→完成简历投递

B. 联系博士专项招聘负责人--王笑：18015327152



深南电路网申二维码



深南电路招聘公众号

新国企，芯启航，深南电路期待您的加入！